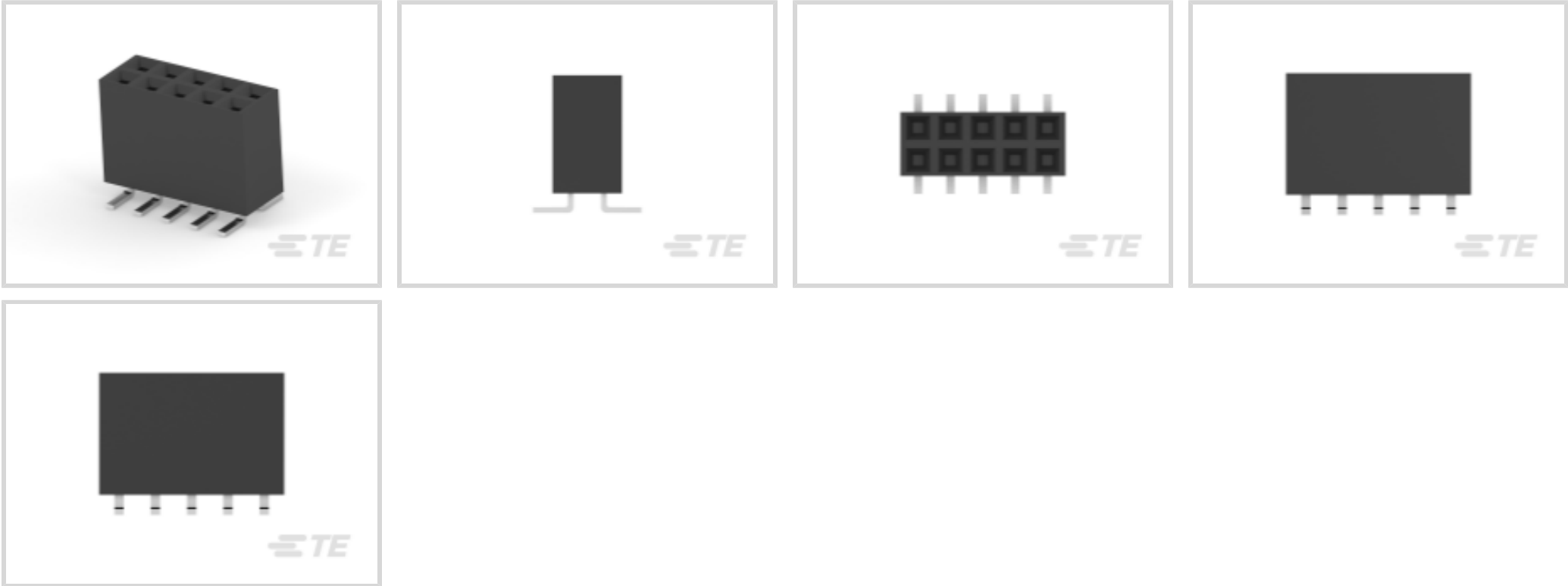




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

Row-to-Row Spacing: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	10
板对板配置	平行

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	10 μm[393.7 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件



接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	Zamak 5, Zamak 5

尺寸

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2271646-4

AMPMODU, REC, 2.54, DR, SMT, 9.90 H, 4POS

TE 产品编号 2271646-6

AMPMODU, REC, 2.54, DR, SMT, 9.90 H, 6POS

客户还购买了

TE 产品编号1-1825006-9

GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMT

TE 产品编号1-928836-2

MOD2 PIN WITH A-PIN L/P

TE 产品编号3-1415020-1

PT570N20

TE 产品编号4-1624112-0

3650 0402 9.0nH 5% 2K RL

TE 产品编号3-2319848-1

END STACK DIP 10P G RECESS SEAL TUBE

TE 产品编号2331390-1

DET SW5.7X4.0X2.0 GW HORZ. NC AG RL

TE 产品编号2176314-4

MELF SMA_A 180R 0.1% 15PPM 0102 0.3W

文档

产品图纸

AMPMODU, REC, 2.54, DR, SMT, 9.90H,10POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2271646-0_A.2d_dxf.zip

1-2271646-0

Vertical, Board-to-Board, 10 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Gold, Printed Circuit Board, 3A Contact Current Rating (Max), Signal, Board Mount



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2271646-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2271646-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本